

2024 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1 - 1
ニデックパーク C 棟

HKPCA Show 2024 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2024 年 12 月 4 日(水)～12 月 6 日(金)に深圳国際会展中心で開催される国際展示会「HKPCA Show 2024」に出展します。



今回の展示会は中国国内における PCB 業界の最大規模の展示会であり、中国大陸・台湾・香港などから 600 を超える企業が集結、3,500 を超えるブースが設けられます。

弊社からは、AI 産業が急速に進む中国市場に向けて、微細化や実装の複雑化が進んでいるハイエンド回路基板に対応した最新の光学検査技術・電気検査技術を紹介いたします。

また、中国国内の HDI 基板のお客様向けに新規開発した電気検査装置「SREC-M1」のデモ実演を実施いたします。当製品は従来のハイエンド基板向けモデルに加え、ミドルクラス向けに高速高性能とコストパフォーマンスを両立したモデルです。

〈出展概要〉

- ・会 期：2024 年 12 月 4 日(水)～12 月 6 日(金)
- ・会場： 深圳国際会展中心
- ・ブース：6C35
- ・公式サイト：<https://www.hkpcashow.org/>

〈主な展示内容〉

- ・HDI/PCB 基板向け導通/短絡検査装置「GATS/SREC シリーズ」
- ・アドバンスドパッケージ対応導通/短絡検査装置「GATS78 シリーズ」
- ・高精度光学式ウェハ検査装置「NSW シリーズ」
- ・高密度基板対応光学式 2D/3D 検査装置「RSH シリーズ」
- ・高速/高精度検査テスト「R-5940」

- ・高速/高精度マルチファンクションテスタ「R-700 シリーズ」
- ・高精度検査治具
- ・IGBT/SiC パワーモジュール検査装置「NATS シリーズ」
- ・xEV モータ用テストベンチ「TDAS シリーズ」
- ・xEV モデリングシミュレーター「E-Transport Simulator」

当社グループは、ハイエンドの回路基板向け検査装置の技術を応用した様々な関連商品を展開しており、今回は、車載用モータの省エネ化を含めたシステム全体の最適化を図ることで電力の消費を抑え、地球環境への負荷低減に貢献する革新的なソリューションも提案する予定です。